

職稱	科系要求	工作內容
軟體工程師	資訊工程相關、電機電子工程相關、機械工程相關	1. 負責軟體之分析、設計以及程式撰寫。 2. 規劃執行軟體架構及模組之設計，並控管軟體設計進度。 3. 進行軟體之測試與修改。 4. 協助研發軟體新技術與新工具。
電設工程師	電機電子工程相關、光電工程相關、資訊工程相關	1. 機台電氣迴路設計。 2. 機台控制程式撰寫。
雷射工程師	物理學相關、光電工程相關、機械工程相關	1. 雷射光路架設。 2. 雷射光學系統設計。 3. 光學系統整合。 4. 材料分析。
機構工程師	機械工程相關、光電工程相關、電機電子工程相關	1. 負責產品機構設計與結構評估。 2. 負責機構材料的測試與選用。 3. 繪製機構設計圖面。